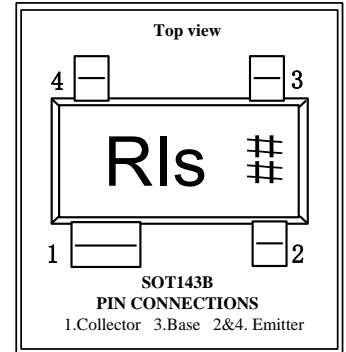


## BFP196 NPN TRANSISTOR

### MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

#### 1. 简述:

- 本芯片采用硅外延工艺制造，具有高功率增益放大、宽带以及低噪声、低漏电流、小结电容特性，较大的动态范围，理想的电流线性；
- 主要应用于超高频微波、VHF、UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器中，如卫星电视调谐器、数字电视机顶盒、CATV 放大器、模拟数字无绳电话、雷达感应探测器、无线安防报警器、射频模块和光纤模块等产品；
- 集电极-发射极击穿电压： $BV_{CEO}=12V$ ，最大集电极电流： $I_{CM}=150mA$ ，耗散功率： $P_C=700mW$ ，特征频率： $f_T=9.0GHz$ ；
- 封装形式(Package): SOT143B, 塑封本体印字(Marking): RIs-##。



#### 2. 极限参数 ( $T_{amb}=25^{\circ}C$ ):

| 参数名称      | 符号        | 额定值        | 单位          |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| 集电极-基极电压  | $V_{CBO}$ | 20         | V           |
| 集电极-发射极电压 | $V_{CEO}$ | 12         | V           |
| 发射极-基极电压  | $V_{EBO}$ | 2.0        | V           |
| 集电极电流     | $I_{CM}$  | 150        | mA          |
| 耗散功率      | $P_T$     | 700        | mW          |
| 芯片结温      | $T_J$     | 150        | $^{\circ}C$ |
| 储存温度      | $T_{stg}$ | -65 ~ +150 | $^{\circ}C$ |

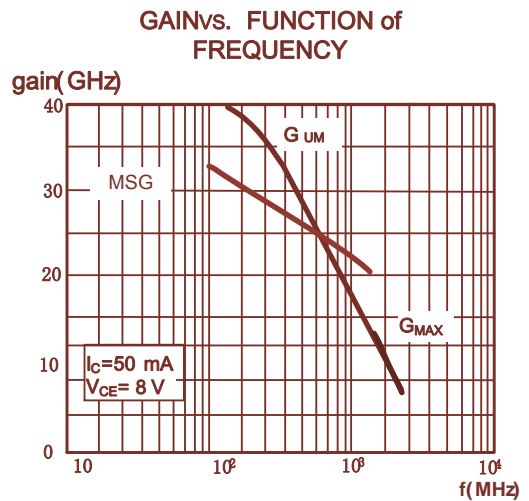
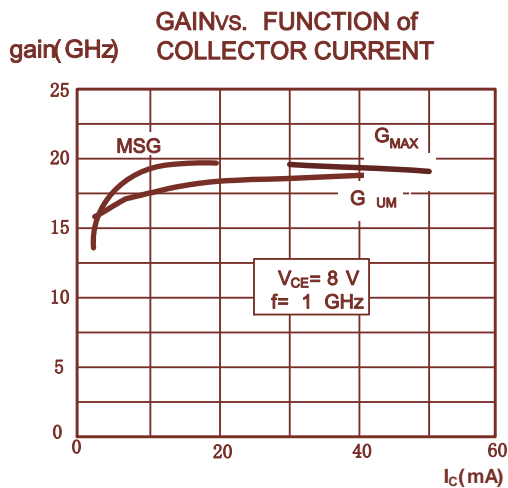
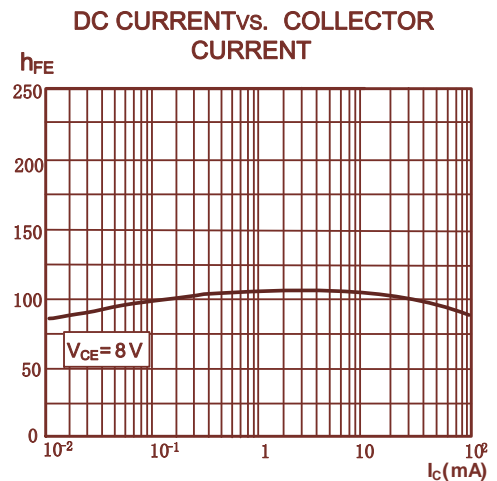
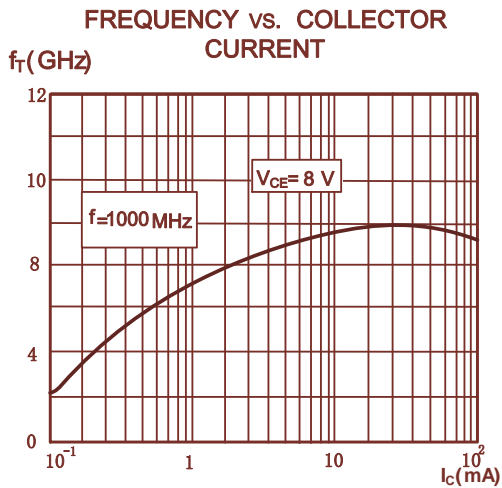
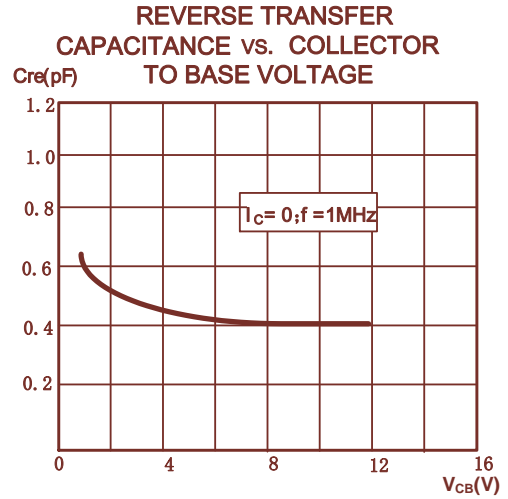
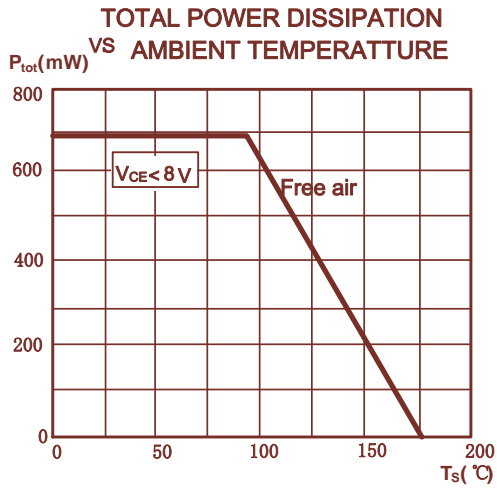
#### 3. 电参数及规格 ( $T_{amb}=25^{\circ}C$ ):

| 参数名称            | 符号           | 测试条件   | 最小值 | 典型值  | 最大值 | 单位      |
|-----------------|--------------|--|-----|------|-----|---------|
| 集电极-基极击穿电压      | $BV_{CBO}$   |  | 20  | -    | -   | V       |
| 集电极-发射极击穿高压     | $BV_{CEO}$   |  | 12  | -    | -   | V       |
| 集电极-发射极击穿电压     | $BV_{CEO}$   |  | 2.5 | -    | -   | V       |
| 集电极截止电流         | $I_{CBO}$    | $V_{CB}=10V, I_E=0$  | -   | -    | 0.1 | $\mu A$ |
| 直流电流放大系数        | $h_{FE}$     | $V_{CE}=8V, I_C=50mA$<br>$V_{CE}=6V, I_C=30mA$                   | 75  | 100  | 140 |         |
| 特征频率            | $f_T$        | $V_{CE}=8V, I_C=70mA, f=500MHz$                                  | 8.5 | 9.0  | -   | GHz     |
| 集电极-发射极电容       | $C_{ce}$     | $I_C=I_C=0, V_{CE}=10V, f=1MHz$                                  | -   | 0.35 | -   | pF      |
| 集电极-基极电容        | $C_{cb}$     | $I_E=I_E=0, V_{CB}=10V, f=1MHz,$                                 | -   | 0.8  | 1.3 | pF      |
| 发射极-基极电容        | $C_{eb}$     | $I_C=I_C=0, V_{EB}=0.5V, f=1MHz$                                 | -   | 3.9  | -   | pF      |
| 插入功率增益          | $ S_{21} ^2$ | $I_C=50mA, V_{CE}=8V, f=900MHz$                                  | 13  | 14   | -   | dB      |
|                 |              | $I_C=50mA, V_{CE}=8V, f=1.8GHz$                                  | 6.5 | 7.5  | -   | dB      |
| 噪声系数            | NF           | $V_{CE}=8V, I_C=20mA, f=900MHz$                                  | -   | 1.3  | -   | dB      |
|                 |              | $V_{CE}=8V, I_C=20mA, f=1.8GHz$                                  | -   | 2.2  | -   | dB      |
| 最大单边功率增益        | $G_{UM}$     | $I_C=50mA, V_{CE}=8V, f=900MHz$                                  | 16  | 17   | -   | dB      |
|                 |              | $I_C=50mA, V_{CE}=8V, f=1.8GHz$                                  | -   | 10   | -   | dB      |
| 输出功率在 1dB 的增益压缩 | PL1          | $I_C=50mA, V_{CE}=8V, R_L=50\Omega, f=900MHz$                    | -   | 20   | -   | dBm     |
| 第三阶截取点          | ITO          | $I_C=50mA, V_{CE}=8V, R_L=50\Omega, f_p=900MHz,$<br>$f_q=902MHz$ | -   | 33   | -   | dBm     |

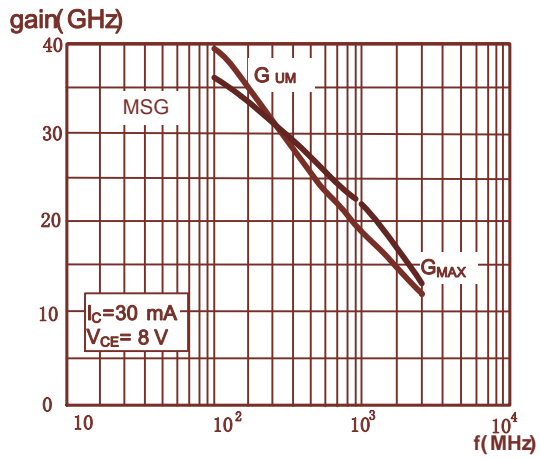
其中：
$$G_{UM} = 10 \log \frac{|S_{21}|^2}{(1 - S_{11})^2 (1 - S_{22})^2} \text{ dB}$$

4. 典型特征曲线:

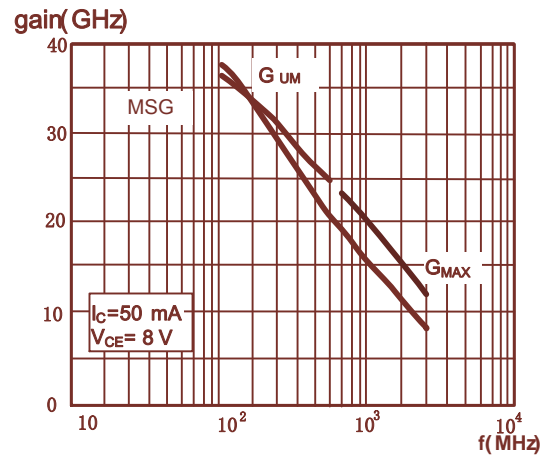
TYPICAL CHARACTERISTICS  
( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise specified)



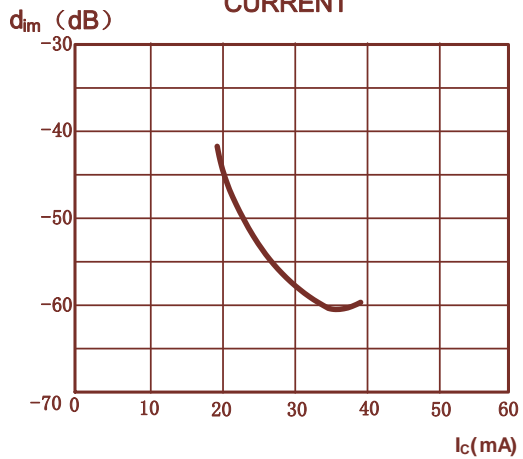
GAIN vs. FUNCTION of FREQUENCY



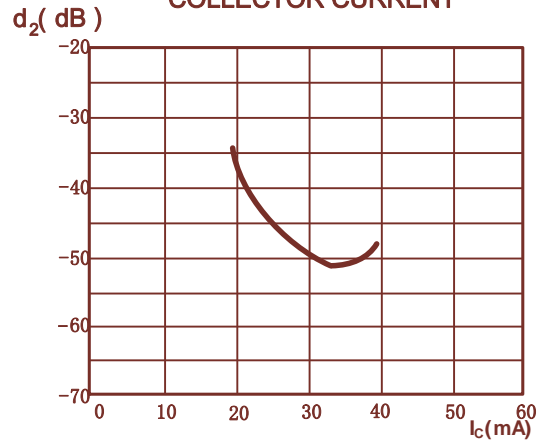
GAIN vs. FUNCTION of FREQUENCY



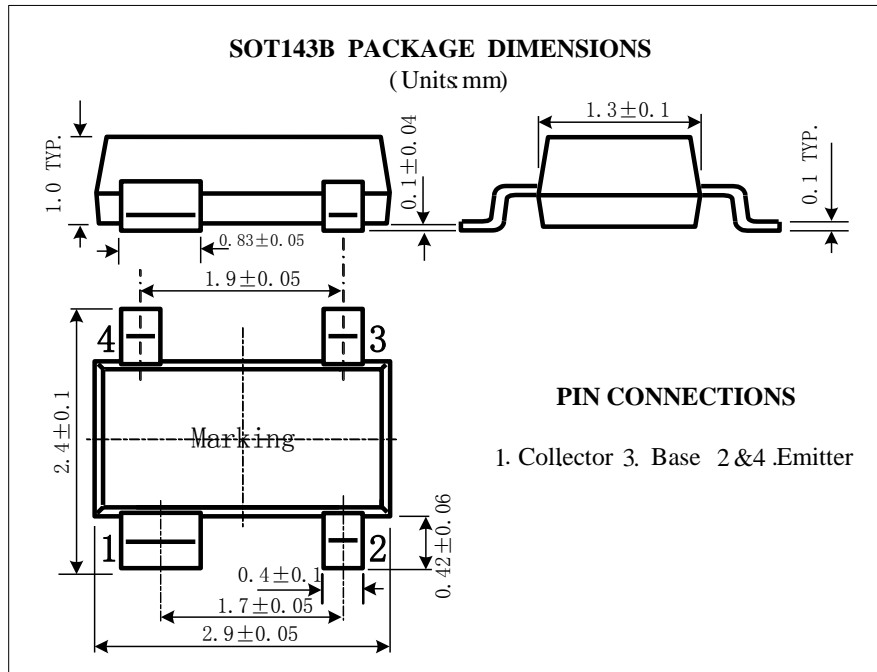
INTERMODULATION DISTORTION vs. FUNCTION of COLLECTOR CURRENT



SECOND ORDER INTERMODULATION DISTORTION vs. FUNCTION of COLLECTOR CURRENT



5. 封装尺寸示意图:



6. 包装信息:

**PACKAGE INFORMATION**

| Device | Package  | Shipping       | Inner Box    | Carton      |
|--------|----------|----------------|--------------|-------------|
| BFP196 | SOT-143B | 3000/Tape&Reel | 10 Tape&Reel | 4 Inner Box |